

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

ユーザーズ・マニュアル

QB-78K0DX2

インサーキット・エミュレータ

対象デバイス

78K0/DE2

78K0/DF2

〔メモ〕

目次要約

第1章 概 説 ...	10
第2章 セットアップの手順 ...	19
第3章 製品出荷時の設定一覧 ...	36
第4章 注意事項 ...	37
付録A 改版履歴 ...	39

IECUBEはNECエレクトロニクス株式会社の登録商標です。

- 本資料に記載されている内容は2009年9月現在のものです、今後、予告なく変更することがあります。
量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品をお客様の機器にご使用の際には、当社製品の不具合の結果として、生命、身体および財産に対する損害や社会的損害を生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

（注）

- （１）本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- （２）本事項において使用されている「当社製品」とは、（１）において定義された当社の開発、製造製品をいう。

M8E0710J

本製品の取り扱いに関する一般的な注意事項

1. 製品保証外となる場合

- ・ 本製品をお客様自身により分解，改造，修理した場合
- ・ 落下，倒れなど強い衝撃を与えた場合
- ・ 過電圧での使用，保証温度範囲外での使用，保証温度範囲外での保存
- ・ ACアダプタ，USBインタフェース・ケーブル，ターゲット・システムとの接続が不十分な状態で電源を投入した場合
- ・ ACアダプタのケーブル，USBインタフェース・ケーブル，エミュレーション・プローブなどに過度の曲げ，引っ張りを与えた場合
- ・ 使用する地域に対応していないACアダプタ（QB-COMMON-xx）を使用した場合
- ・ 本製品を濡らしてしまった場合
- ・ 本製品のGNDとターゲット・システムのGNDに電位差がある状態で本製品とターゲット・システムを接続した場合
- ・ 本製品の電源投入中にコネクタやケーブルの抜き差しを行った場合
- ・ コネクタやソケットに過度の負荷を与えた場合^注
- ・ 電源スイッチなどの金属部分に帯電した状態で接触した場合
- ・ 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい環境で使用した場合，または保管した場合

注 取り扱いに関しては2.5 **コネクタ類の実装，接続**を参照してください。

2. 安全上の注意

- ・ 長時間使用していると，高温（50～60 程度）になることがあります。低温やけどなど，高温になることによる障害にご注意ください。
- ・ 感電には十分注意をしてください。上記，1. **製品保証外となる場合**に書かれているような使用方法をすると感電する恐れがあります。

はじめに

- 対 象 者** このマニュアルは、QB-78K0DX2を使ってデバッグを行うエンジニアを対象とします。
- このマニュアルを読むエンジニアは、デバイスの機能と使用方法を熟知し、デバッグの知識があることを前提とします。
- 目 的** このマニュアルは、QB-78K0DX2の基本仕様と正しい使用方法を理解していただくことを目的としています。
- 構 成** このマニュアルは、大きく分けて次の内容で構成しています。

概 説
セットアップの手順
製品出荷時の設定一覧
注意事項

- 読 み 方** このマニュアルの読者には、電気、論理回路、マイクロコンピュータに関する一般知識が必要です。
 このマニュアルでは、基本的なセットアップ手順とスイッチ類の設定内容を記載しています。

基本仕様と使用方法を一通り理解しようとするとき
目次に従って読んでください。

QB-78K0DX2の操作方法やコマンドの機能など、ソフトウェアに関する設定について知りたいとき
使用するデバッグ（添付品）のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

- 凡 例** 注 : 本文中につけた注の説明
 注意 : 気をつけて読んでいただきたい内容
 備考 : 本文の補足説明
 数の表記 : 2進数 ... xxxxまたはxxxxB
 10進数 ... xxxx
 16進数 ... xxxxH
 2のべき数を示す接頭語（アドレス空間、メモリ容量）：
 K（キロ） : $2^{10} = 1024$
 M（メガ） : $2^{20} = 1024^2$

用語 このマニュアルで使用する用語について、その意味を下表に示します。

対象デバイス	エミュレーションの対象となっているデバイスです。
ターゲット・システム	デバッグの対象となるシステムです（ユーザの作成したシステム）。ターゲット・プログラムとユーザの作成したハードウェアを含みます。
78K0/Dx2	μ PD78F0836, 78F0837, 78F0838, 78F0839, 78F0840, 78F0841, 78F0842, 78F0843, 78F0844, 78F0845, 78F0846, 78F0847, 78F0848, 78F0849を示す略称です。
IECUBE®	NECエレクトロニクス製高機能 / 小型インサーキット・エミュレータの愛称。

関連資料 このマニュアルを使用する場合は、次の資料もあわせてご覧ください。

関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

開発ツールに関する資料（ユーザズ・マニュアル）

資 料 名		資料番号	
		和文	英文
QB-78K0DX2インサーキット・エミュレータ		本マニュアル	U19952E
RA78K0 アセンブラ・パッケージ Ver.3.80	操作編	U17199J	U17199E
	言語編	U17198J	U17198E
	構造化アセンブリ編	U17197J	U17197E
CC78K0 Cコンパイラ Ver.3.70	操作編	U17201J	U17201E
	言語編	U17200J	U17200E
ID78K0-QB Ver.3.10 統合デバッガ	操作編	U19611J	U19611E
PM plus Ver.6.30		U18416J	U18416E

注意 上記関連資料は予告なしに内容を変更することがあります。設計などには必ず最新の資料をご使用ください。

目 次

第1章 概 説 ... 10

- 1.1 ハードウェア仕様 ... 11
- 1.2 システム仕様 ... 12
- 1.3 システム構成 ... 14
- 1.4 対象デバイスごとのシステム構成 ... 16
- 1.5 梱包内容 ... 17
- 1.6 IECUBE用ACアダプタについて ... 18

第2章 セットアップの手順 ... 19

- 2.1 ハードウェア各部の名称と機能 ... 20
- 2.2 アクリル板の取り外し ... 22
- 2.3 クロックの設定 ... 23
- 2.4 ソフトウェアのセットアップ ... 26
- 2.5 コネクタ類の実装, 接続 ... 27
 - 2.5.1 TCをターゲット・システムに実装する ... 28
 - 2.5.2 YQをTCに実装する ... 29
 - 2.5.3 EAをYQに差し込む ... 29
 - 2.5.4 EAをTCに実装する ... 29
 - 2.5.5 TC, YQ, SA, CAの取扱注意 ... 30
 - 2.5.6 TC, MAを使用してICを実装するうえでの注意 ... 31
- 2.6 ターゲット・システムとQB-78K0DX2の接続 ... 32
- 2.7 電源およびGND端子の接続の注意 ... 34
- 2.8 USBインタフェース・ケーブル, ACアダプタの接続 ... 35
- 2.9 電源投入と切断 ... 35

第3章 製品出荷時の設定一覧 ... 36

第4章 注意事項 ... 37

付録A 改版履歴 ... 39

第1章 概 説

QB-78K0DX2は、78K0/Dx2をエミュレーションするためのインサーキット・エミュレータです。

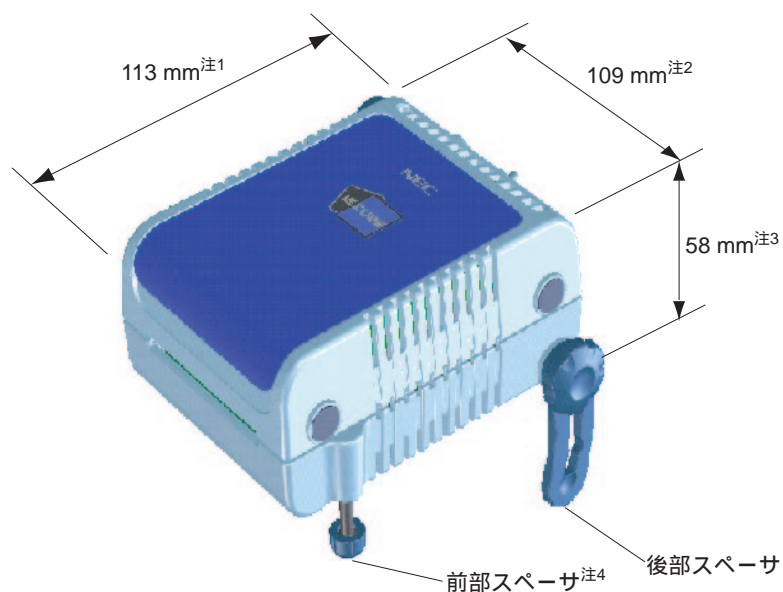
78K0/Dx2を用いたシステム開発においてハードウェア、ソフトウェアを効率的にデバッグできます。このマニュアルでは、基本的なセットアップ手順、ハードウェア仕様、システム仕様、スイッチ類の設定方法を記載しています。

1.1 ハードウェア仕様

表1 - 1 QB-78K0DX2のハードウェア仕様

項 目			内 容		
対象デバイス			78K0/Dx2		
動作電圧			2.7V ~ 5.5 V		
動作周波数	メインクロック	X1-OSC	4.0 V	V _{DD}	5.5 V : 4 ~ 20 MHz
			2.7 V	V _{DD}	5.5 V : 4 ~ 10 MHz
		高速内蔵発振器	2.7 V	V _{DD}	5.5 V : 8 MHz
	低速内蔵発振器	2.7 V	V _{DD}	5.5 V : 250 kHz ^注	
	サブクロック	2.7 V	V _{DD}	5.5V : 32.768 kHz	
動作温度範囲			0 ~ 40 （結露しないこと）		
保存温度範囲			- 15 ~ 60 （結露しないこと）		
外形寸法			下図参照		
消費電力	ターゲット・システム電源		電圧 : 2.7 V ~ 5.5 V 最大消費電流 : 約20 mA (20 MHz時)		
重量			約300 g		
ホスト・インタフェース			USBインタフェース (1.1, 2.0)		

注 本エミュレータでは 250 kHz の低速内蔵発振器を使用しています。デバイスの特性 (240 kHz ± 10%) 範囲内になりますので問題はありません。



注 1. 電源スイッチの突起は含まない

2. 後部スペーサを止めるねじの出っ張りを含む

3. 後部スペーサは 30 mm (最長時) ~ 0 mm (最短時) で可変

4. 前部スペーサは 20 mm (最長時) ~ 5 mm (最短時) で可変

1.2 システム仕様

QB-78K0DX2のシステム仕様を示します。

表1 - 2 QB-78K0DX2のシステム仕様 (1/2)

項 目		仕 様
エミュレーション・メモリ容量	内部ROM	最大512 Kバイト
	内部RAM	最大61 Kバイト
プログラム実行機能	リアルタイム実行機能	継続して実行，カーソル位置から実行，カーソル位置まで実行，リスタート，リターン・アウト，ブレークせずに実行
	ノン・リアルタイム実行機能	ステップ・イン，ネクスト・オーバー，スローモーション，自動継続実行
メモリ操作		あり（初期化，コピー，比較）
レジスタ操作		あり（汎用レジスタ，制御レジスタ，SFR）
逆アセンブル機能		あり
ローカル変数表示		ローカル変数
ウォッチ・データ表示		ローカル変数，グローバル変数 他
スタック・トレース表示		あり
イベント機能	実行系	8ポイント
	アクセス系	10ポイント（バイト専用：8ポイント，ワード専用：2ポイント）
ブレーク機能	ソフトウェア・ブレーク	2000ポイント
	ハードウェア・ブレーク	実行前 ： 16ポイント 実行後 ： 8ポイント アクセス ： 10ポイント
	フェイル・セーフ・ブレーク	ノンマップ，ライトプロテクト，SFRイリーガルアクセス，スタックオーバーフロー 他
	その他	強制ブレーク，トレース・フル・ブレーク，トレース・ディレイ・ブレーク，タイム・アウト・ブレーク，タイマ・オーバフロー・ブレーク
トレース機能	トレース・データ種類	プログラム・アドレス，プログラム・データ，アクセス・アドレス，アクセス・データ，ステータス，タイムタグ
	トレース・モード	無条件トレース，セクション・トレース，クオリファイ・トレース，ディレイ・トリガ・トレース
	トレース機能	ノン・ストップ，フル・ストップ，フル・ブレーク，ディレイ・トリガ・ストップ，ディレイ・トリガ・ブレーク
	メモリ容量	128 Kフレーム
リアルタイムRAMモニタ機能		全内部RAM空間

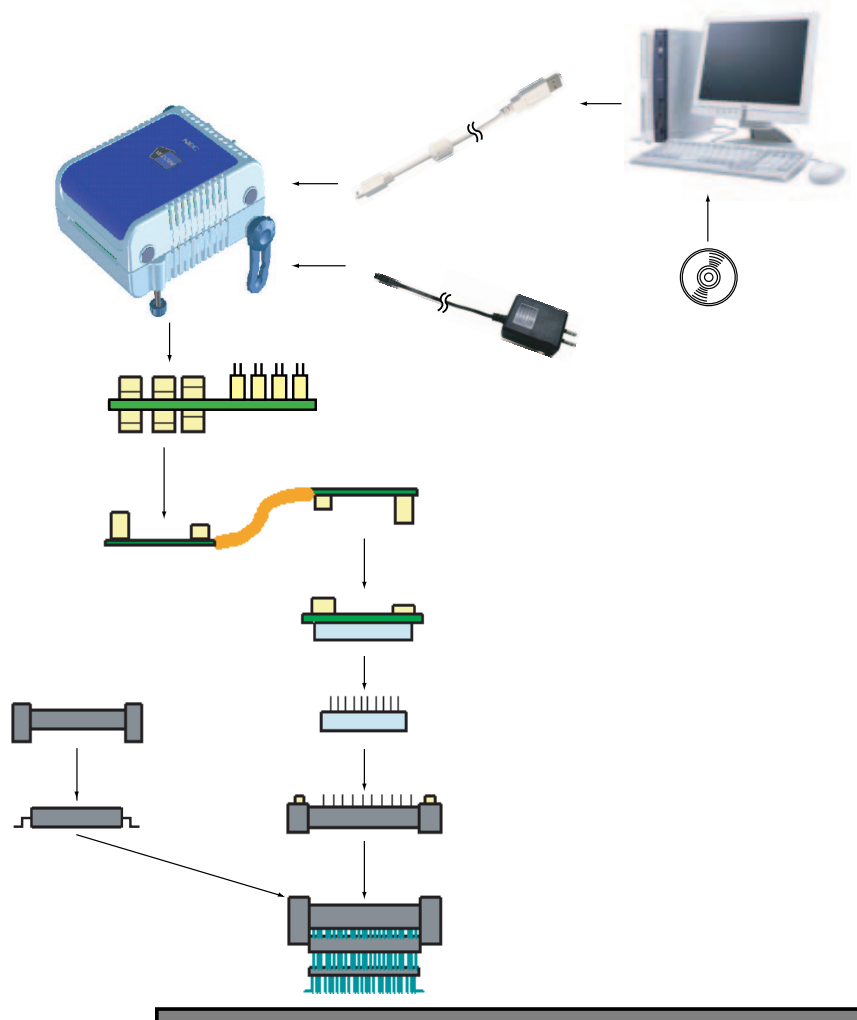
表1 - 2 QB-78K0DX2のシステム仕様 (2/2)

項 目		仕 様
時間測定機能	測定クロック	50 MHz (最小分解能20 ns)
	測定対象	プログラム実行開始～終了 スタート・イベント～エンド・イベント
	最大測定時間	約48時間50分 (分解能41 μ s)
	測定用タイマ本数	プログラム実行開始～終了：1本 スタート・イベント～エンド・イベント：2本
	測定結果	実行時間 (実行開始～終了) 最大, 最小, 平均, 累積, 通過回数 (イベント～イベント間)
	その他	タイマ・オーバフロー・ブレーク機能, タイム・アウト・ブレーク機能
その他機能		コンソールを使ったコマンド機能, マッピング機能, イベント機能, カバレッジ機能, スナップショット機能, DMM機能, パワーオフ・ エミュレーション機能, 端子マスク機能, フラッシュ・セルフ・プ ログラミング・エミュレーション機能

1.3 システム構成

QB-78K0DX2を使用する場合のシステム構成を次に示します。オプション製品がない場合でも接続は可能です。

図1 - 1 システム構成



ホスト・マシン	: USBポート搭載品
ID78K0-QB Disk/Accessory Disk	: デバッガ, USBドライバ, マニュアルなど
USBインタフェース・ケーブル	: ホスト・マシンとQB-78K0DX2を接続するケーブル
ACアダプタ	: 地域別のACアダプタ
QB-78K0DX2	: 本製品
チェックピン・アダプタ (オプション)	: オシロスコープなどで波形観測を行う際に使用するアダプタ
エミュレーション・プローブ	: フレキシブル・タイプのエミュレーション・プローブ
エクスチェンジ・アダプタ	: ピン変換を行うアダプタ
スペース・アダプタ (オプション)	: 高さ調節用アダプタ
YQコネクタ	: ターゲット・コネクタとエクスチェンジ・アダプタを接続するコネクタ
ターゲット・コネクタ	: ターゲット・システム上へ半田付けするコネクタ
マウント・アダプタ (オプション)	: 対象デバイスをソケット実装するためのアダプタ
デバイス	: 対象デバイス
ターゲット・システム	

備考 1. デバイス・ファイルは NEC エレクトロニクスのホームページから入手してください。

<http://www.necel.com/micro/ja/ods/>

2. 上記製品の購入形態は 1. 5 **梱包内容**を参照してください。
3. コネクタ類の取り扱いに関しては、2. 5 **コネクタ類の実装，接続**を参照してください。
4. は、使用する地域により品名が異なります。各品名については、表 1 - 5 **IECUBE 用 AC アダプタ地域別品名**を参照してください。AC アダプタは IECUBE を使用する場合は必ず必要になりますので、別途ご購入ください。
5. , の品名は、表 1 - 4 **共通プローブ / アダプター**覧を参照してください。
6. ~ は、エミュレーション・デバイスによって組み合わせが異なります。各組み合わせについては、表 1 - 3 **対象デバイスごとのアダプタ / コネクタ**覧を参照してください。

1.4 対象デバイスごとのシステム構成

QB-78K0DX2の対象デバイスごとのシステム構成を示します。

表1 - 3 対象デバイスごとのアダプタ / コネクタ一覧

対象 デバイス	パッケージ	エクスチェンジ・ アダプタ	YQコネクタ	ターゲット・ コネクタ	マウント・ アダプタ	スペース・ アダプタ
78K0/DE2	64ピン LQFP(GB)	QB-64GB-EA-10T (別売品) 注	QB-64GB-YQ-01T (別売品) 注	QB-64GB-NQ-01T (別売品) 注	QB-64GB-HQ-01T (別売品)	QB-64GK-YS-01T (別売品)
78K0/DF2	80ピン LQFP(GK)	QB-80GK-EA-01T (別売品) 注	QB-80GK-YQ-01T (別売品) 注	QB-80GK-NQ-01T (別売品) 注	QB-80GK-HQ-01T (別売品)	QB-80GK-YS-01T (別売品)

表1 - 4 共通プローブ / アダプター一覧

名称	品名
チェックピン・アダプタ	QB-144-CA-01 (別売品)
エミュレーション・プローブ	QB-80-EP-01T (別売品) 注

注 対象デバイスごとのアダプタ / コネクタや、共通プローブ / アダプタはすべて別売品ですが、オーダ品名によっては、エクスチェンジ・アダプタ、YQ コネクタ、ターゲット・コネクタ、エミュレーション・プローブが添付品となります。詳細は 1.5 梱包内容を参照してください。

備考 コネクタ、アダプタ、プローブの外形図は、次のURLを参照してください。

<http://www.necel.com/micro/ja/development/asia/Emulator/IE/iecube.html>

1.5 梱包内容

QB-78K0DX2の梱包箱の中には次の物が入っています。内容をご確認ください。

QB-78K0DX2-ZZZの添付品

- 1 : QB-78K0DX2
- 2 : USBインタフェース・ケーブル (2 m)
- 3 : オンライン・ユーザ登録書 (契約書兼保証書)
- 4 : ID78K0-QB Disk (CD-ROM)
- 5 : Accessory Disk (CD-ROM)
- 6 : IECUBEセットアップ・マニュアル (和文 / 英文)
- 7 : 梱包明細書
- 8 : QB-MINI2

QB-78K0DX2-T64GBの添付品

- 1 ~ 8
- 9 : エミュレーション・プローブ QB-80-EP-01T
- 10 : エクスチェンジ・アダプタ QB-64GB-EA-10T
- 11 : YQコネクタ QB-64GB-YQ-01T
- 12 : ターゲット・コネクタ QB-64GB-NQ-01T

QB-78K0DX2-T80GKの添付品

- 1 ~ 8
- 9 : エミュレーション・プローブ QB-80-EP-01T
- 10 : エクスチェンジ・アダプタ QB-80GK-EA-01T
- 11 : YQコネクタ QB-80GK-YQ-01T
- 12 : ターゲット・コネクタ QB-80GK-NQ-01T

1.6 IECUBE用ACアダプタについて

IECUBE用ACアダプタは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあったACアダプタをご使用ください。

なお、ACアダプタはIECUBEには添付されておりません。別途ご購入ください。

表1 - 5 IECUBE用ACアダプタ地域別品名

製品名	仕向け先（地域別） ^{注1,2}	品 名 ^{注3}
ACアダプタ （別売品）	日本	QB-COMMON-PW-JP
	米国	QB-COMMON-PW-EA
	中国	QB-COMMON-PW-CN
	香港	QB-COMMON-PW-HK
	韓国	QB-COMMON-PW-KR
	シンガポール	QB-COMMON-PW-SG
	台湾	QB-COMMON-PW-TW

注 1. 各地域からのオーダーに対する出荷のみの対応になります。

2. 上記以外の地域については、特約店または当社販売員までお問い合わせください。

3. 各地域で使用可能な AC アダプタのみオーダー可能です。

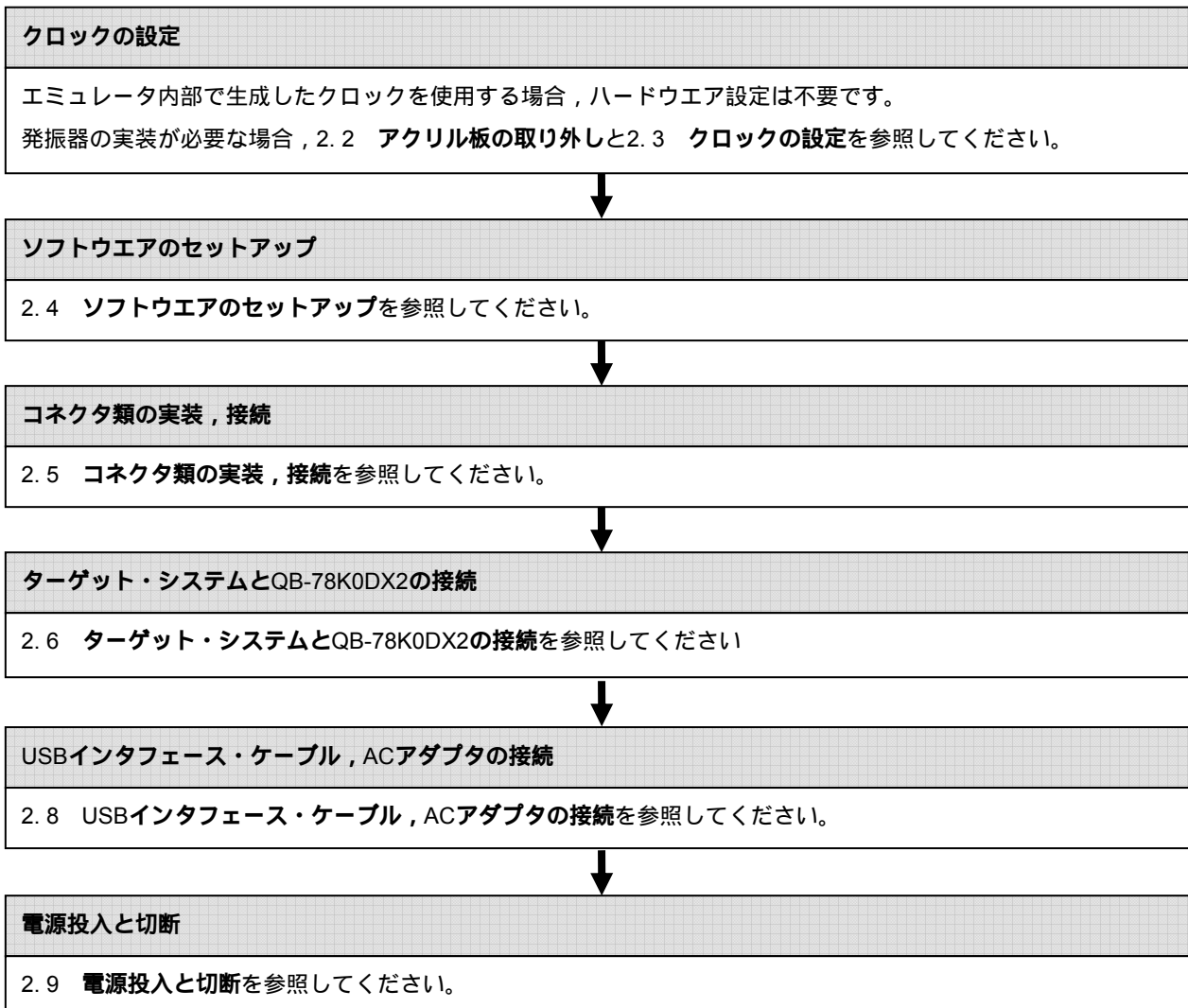
第2章 セットアップの手順

この章では、QB-78K0DX2のセットアップの手順について説明します。

この章に掲載した順序でインストール設定を行っていくことでセットアップを完了できます。

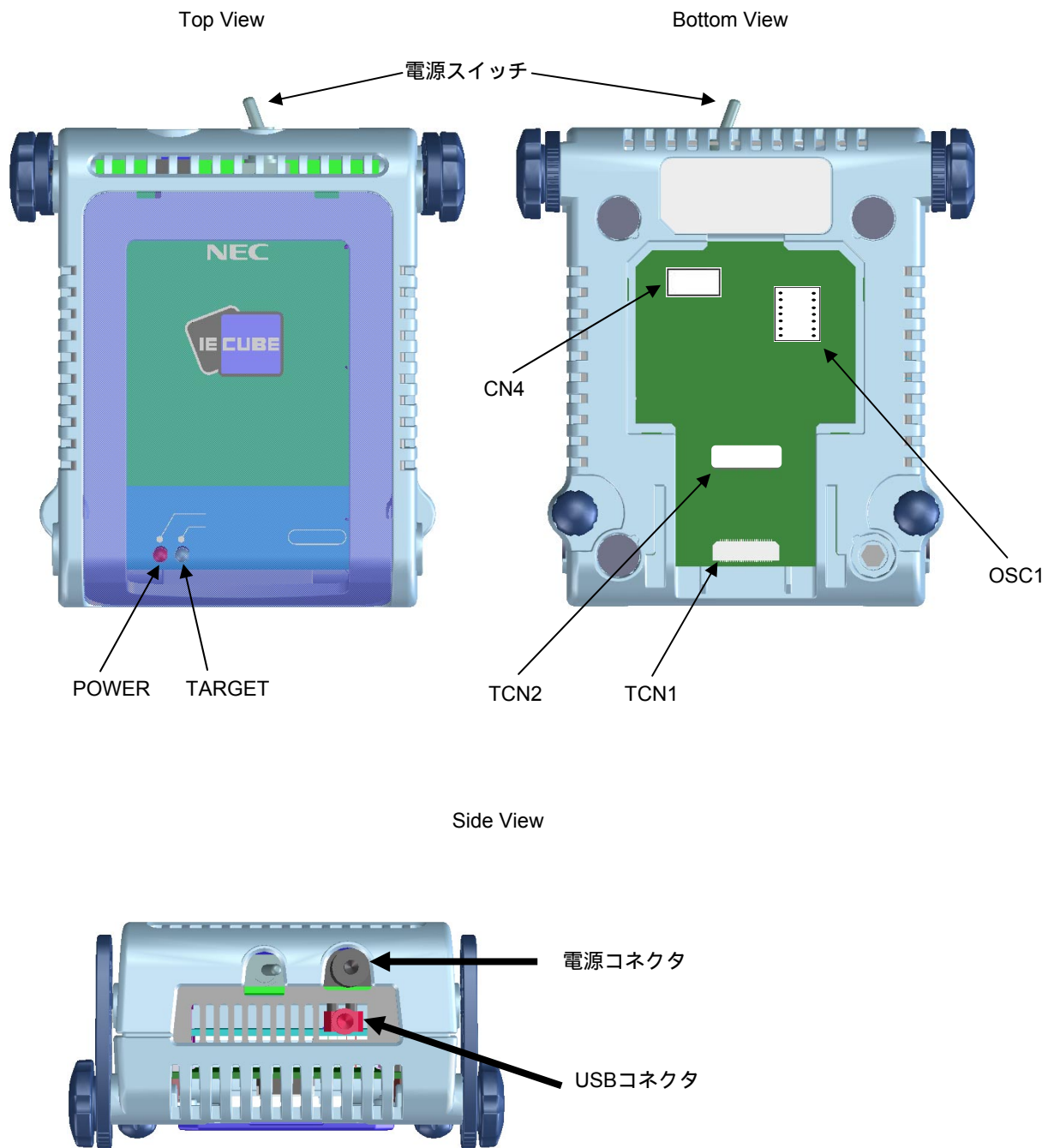
セットアップは次の手順に沿って行ってください。

クロックの位置については2.1 **ハードウェア各部の名称と機能**を参照してください。



2.1 ハードウェア各部の名称と機能

図2 - 1 QB-78K0DX2の各部の名称



(1) TCN1, TCN2

チェックピン・アダプタ，もしくはエミュレーション・プローブを接続するためのコネクタです。

(2) OSC1

発振器を実装するためのソケットです。

(3) CN4

出荷時検査用のコネクタです。ユーザが使用することはありません。

(4) POWER (赤色のLED)

QB-78K0DX2の電源が投入されているかどうかを表示するLEDです。

LEDの状態	QB-78K0DX2の状態
点灯	電源スイッチON
消灯	電源スイッチOFF，もしくはACアダプタがQB-78K0DX2に接続されていない
点滅	内部エラーが発生（当社販売員，または特約店までご連絡ください）

(5) TARGET (緑色のLED)

ターゲット・システムの電源が投入されているかどうかを表示するLEDです。

LEDの状態	ターゲット・システムの状態
点灯	ターゲット・システムの電源ON
消灯	ターゲット・システムの電源OFF，もしくはターゲット・システムが接続されていない

(6) 電源スイッチ

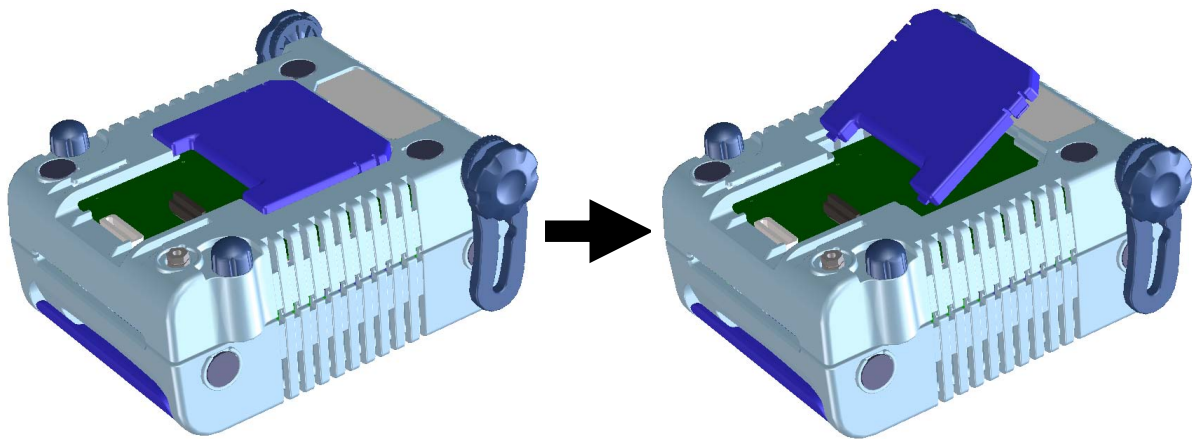
QB-78K0DX2の電源スイッチです。

出荷時はOFFになっています。

2.2 アクリル板の取り外し

クロックの設定を変更する場合は、QB-78K0DX2下面のアクリル板を外す必要があります。
アクリル板は、上に持ち上げることで外すことができます。

図2 - 2 アクリル板の取り外し方法



2.3 クロックの設定

クロックの設定には次の4種類があります。

それぞれのクロック設定について以下に示します。

使用するクロック	クロック供給方法	デバッガ上の設定 (コンフィギュレーション・ ダイアログ画面)
(1) 高速システム・クロック ^{※1} (X1発振回路または外部 入力)	(a) エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する	System
	(b) ターゲット・システム上からクロック(方形波)を供給する	External
	(c) エミュレータに実装した発振器(OSC1)を使用する	Clock Socket
(2) 高速内蔵発振クロック	エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する	-
(3) サブシステム・クロック ^{※2} (XT1発振回路)	(a) エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する	System
	(b) ターゲット・システム上からクロック(方形波)を供給する	External

注 1. まず、デバッガ上の設定で「System」を選択してください((1) 高速システム・クロックの (a) エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する を参照してください)。

選択肢に使用するクロックがない場合、次のようにしてください。

- ・ターゲット・システム上のクロックがエミュレータに対して方形波を供給できる場合

デバッガ上の設定で「External」を選択してください((1) 高速システム・クロックの (b) ターゲット・システム上からクロック(方形波)を供給する を参照してください)。

- ・ターゲット・システム上のクロックがエミュレータに対して方形波を供給できない場合

使用するクロックの発振器をエミュレータに実装し、デバッガ上の設定で「Clock Socket」を選択してください((1) 高速システム・クロックの (c) エミュレータに実装した発振器(OSC1)を使用する を参照してください)。

2. まず、デバッガ上の設定で「System」を選択してください((3) サブシステム・クロックの (a) エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する を参照してください)。

選択肢に使用するクロックがない場合、ターゲット・システム上のクロックから供給できますが、必ず方形波を供給してください((3) サブシステム・クロックの (b) ターゲット・システム上からクロック(方形波)を供給する を参照してください)。

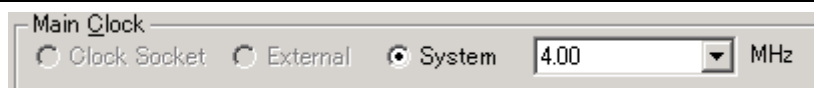
なお、ターゲット・システム上の発振子による発振はサポートしていません。したがって、インサーキット・エミュレータではターゲット・システム上のクロック発振動作についてはエミュレーションできません。

(1) 高速システム・クロック

クロックの設定一覧を示します。

表2-1 高速システム・クロックの設定一覧

使用するクロックの種類	OSC1	デバッガ上の設定
(a) エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する	-	System
(b) ターゲット・システム上からクロック（方形波）を供給する ^注	-	External
(c) エミュレータに実装した発振器（OSC1）を使用する	発振器を実装	Clock Socket



注 TARGET LEDが点灯していない場合、設定できません。

備考 1. 上記以外の設定は禁止です。

2. OSC1への発振器の実装、未実装にかかわらず（a）、（b）の選択は可能です。

(a) エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する

このときデバッガ上では、「System」を選択し、ダイアログ・メニューから希望する周波数を選択してください。

選択可能な周波数は以下のとおりです。

2.00, 3.00, 3.57, 4.00, 4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 8.38, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00 [MHz]

(b) ターゲット・システム上からクロック（方形波）を供給する

このときデバッガ上では、「External」を選択してください。ターゲット・システムから入力しているクロックが使用されます。

しかし、ターゲット・システム上の発振子による発振はサポートしていません。ターゲット・システムからクロックを入力する場合は、クロック端子（X2）に対象デバイスの電源電圧（VDD）と同電位の方波を入力してください（X1への反転波形の入力は不要です）。

使用できる周波数は対象デバイスと同じです。

(c) エミュレータに実装した発振器（OSC1）を使用する

このときエミュレータ上の「OSC1」に発振器を実装してから、デバッガ上で「Clock Socket」を選択してください。このときの周波数は、OSC1に実装している発振器のクロックが使用されます。

使用できる周波数は対象デバイスと同じです。

エミュレータ上のOSC1ソケットに実装する発振器^準は、以下のものをご用意ください。

- ・電源電圧：5 V
- ・出力レベル：CMOS

注 発振子を用いた発振回路は使用できません。

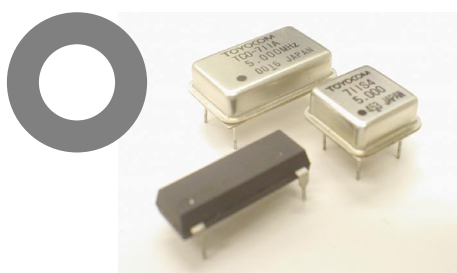


図2 - 3 発振器形状

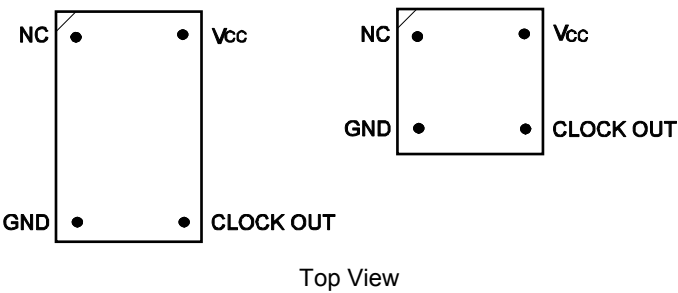
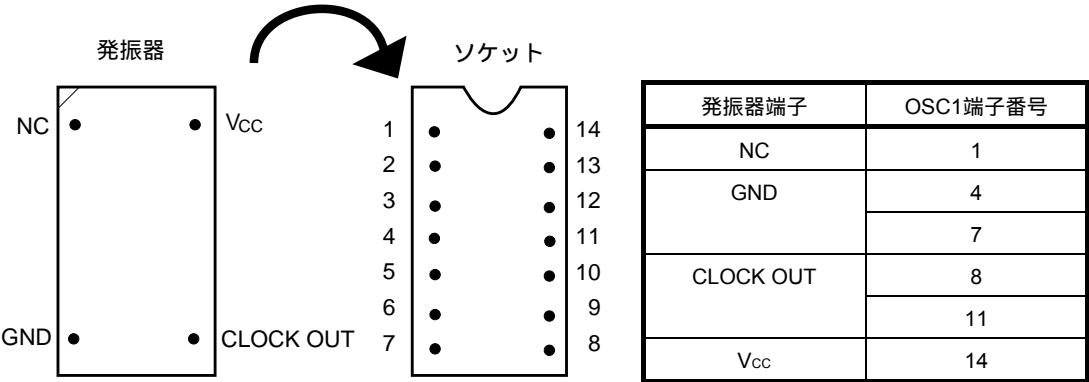


図2 - 4 発振器とソケットの対応



備考 1番ピン・マークの方向に注意して差し込んでください。

(2) 高速内蔵発振クロック

デバッグの設定はありません。

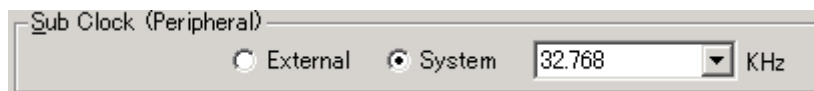
ユーザ・プログラムにて高速内蔵発振クロックを使用する設定にすることで高速内蔵発振クロックが使用できます。

(3) サブシステム・クロック

クロックの設定一覧を示します。

表2 - 2 サブシステム・クロックの設定一覧

使用するクロックの種類	デバッグ上の設定
(a) エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する	System
(b) ターゲット・システム上からクロック（方形波）を供給する [※]	External



注 TARGET LEDが点灯していない場合、設定できません。

備考 上記以外の設定は禁止です。

(a) エミュレータ内部で生成しているクロックを使用する

このときデバッグ上では、「System」を選択し、以下の周波数を選択してください。

32.768 [kHz]

備考 38.400 [kHz]という選択肢がありますが、デバイスとしてサポートしておりませんので選択しないでください。

(b) ターゲット・システム上からクロック（方形波）を供給する

このときデバッグ上では、「External」を選択してください。ターゲット・システムから入力しているクロックが使用されます。

しかし、ターゲット・システム上の発振子による発振はサポートしていません。ターゲット・システムからクロックを入力する場合は、クロック端子（XT2）に対象デバイスの電源電圧(V_{DD})と同電位の方形波を入力してください（XT1への反転波形の入力は不要です）。

使用できる周波数は対象デバイスと同じです。

2.4 ソフトウェアのセットアップ

詳細はID78K0-QB Ver.3.10 統合デバッガ 操作編 ユーザーズ・マニュアル(U19611J)を参照してください。

2.5 コネクタ類の実装，接続

この章ではQB-78K0DX2とターゲット・システムとの接続方法を記載します。

接続は，QB-78K0DX2，ターゲット・システムともに電源をOFFした状態で行ってください。

また，この章では次の略語を使用しています。

- ・TC：ターゲット・コネクタ
- ・YQ：YQコネクタ
- ・EA：エクスチェンジ・アダプタ
- ・MA：マウント・アダプタ
- ・CA：チェックピン・アダプタ
- ・SA：スペース・アダプタ

2.5.1 TCをターゲット・システムに実装する

(1) TCの底面にある4本の突起(ツノ)の先端に2液硬化型エポキシ系接着剤(硬化時間30分以上)を薄く塗布し、TCをユーザ・ボードに接着固定してください(ターゲット・システムの表面は、アルコール等できれいにしておく)。TCのリードとターゲット・システムのパッドの位置合わせが難しい場合は(2)の説明のとおり位置合わせをしてください。

(2) TCに添付されている位置合わせ用ガイド・ピン(NQGUIDE)をTCの上面のピン穴より差し込み、位置合わせをしてください。部品穴は、 $\phi 1.0$ mm ノンスルー・ホール2箇所、または3箇所です。穴位置は、個別のTCの図面を参照してください。

(3) TCにMAを装着してから半田付けをしてください。半田付け時にフラックス、半田等が飛散して、TCのコンタクト・ピンに付着するなどのトラブルの防止用です。

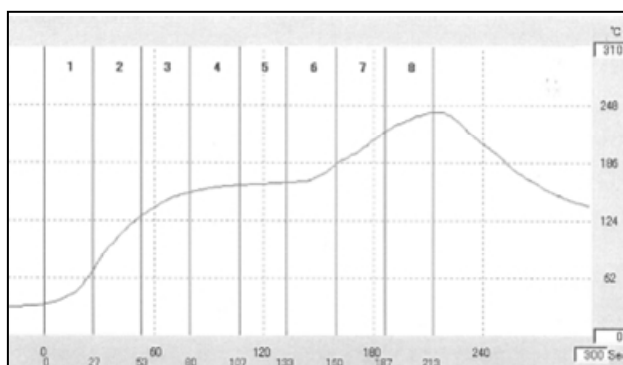
半田付け条件 半田リフロ 260 × 10秒以内
手半田 350 × 5秒以内(1ピン)

注意 フラックスの浸漬、蒸気などによる洗浄は行わないでください。

(4) ガイド・ピンを取り去る。

半田リフロの場合：

予備加熱： 150 ~ 170
120秒以内
本加熱： 220
60秒以内
最高温度： 240 以内



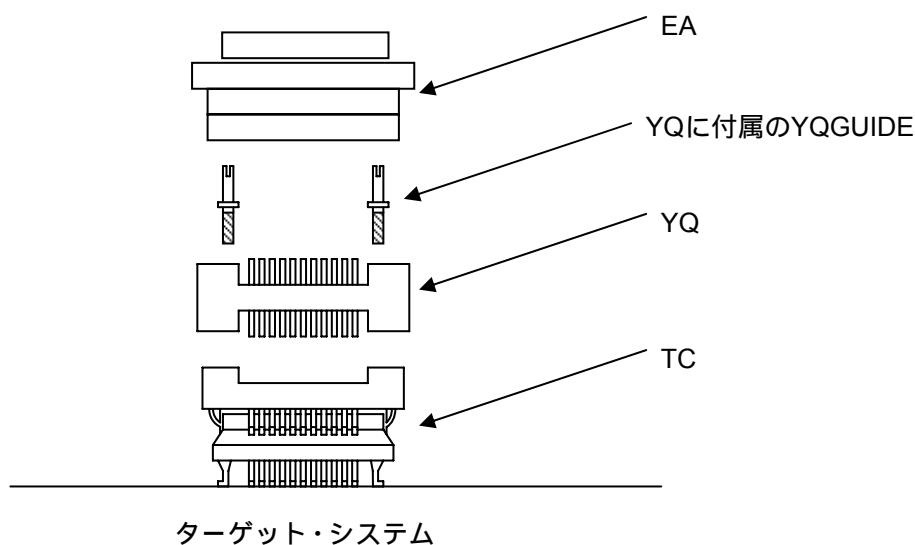
上記プロファイルは、ハンダ付け端子近傍の温度になります。

手ハンダの場合：

350 × 5秒以内 / 1ピン当たり

2.5.2 YQをTCに実装する

- (1) YQのコンタクト・ピンに折れや曲がりのないことを確認してから、YQをTCに接続し、付属品のYQGUIDEで固定してください（固定の方法は、(2)を参照）。何度も抜き差しする場合は、接続する前に必ずYQのピンを点検してください。なお、ピンが曲がっている場合は、ナイフの刃のような薄い平面状のもので矯正してください。
- (2) YQは、付属品のYQGUIDEでターゲット・システム上のTCと固定してください。その際、添付されている付属の（-）ドライバまたはトルク・ドライバで、4隅を順次均等に締めてください。YQGUIDEの締め付けトルクは、0.054 Nm（MAX.）です。締め付けが強すぎると接続不良の原因となります。
- また、YQには、MAと接続するためのネジ（M2×10 mm/4本）が添付されています。



2.5.3 EAをYQに差し込む

EAの1番ピン位置とYQ, SAの1番ピン位置（ともにCカットが一致）を合わせて差し込んでください。

- ・抜き差しを行う際、TCに力がかからないよう、TC, YQおよびSAを指で押さえてください。
- ・抜き差しを行う際、揺らす方向に注意してください。

引き抜く際の工具として竹串などをYQ(SA), EA間に挿入し、揺らしながらゆっくりと引き抜いてください。揺らす方向を間違えるとコネクタが破損しますので、ご注意ください。

2.5.4 EAをTCに実装する

EAの1番ピン位置とTCの1番ピン位置の1番ピン表示（シルク）を確認して差し込んでください。

2.5.5 TC, YQ, SA, CAの取扱注意

- (1) TCをケースから取り出すときは、本体を押さえてからスポンジを先に取り出してください。
- (2) YQのピンは細く曲がりやすいので注意してください。なお、TCにはめる前に、ピン曲がりなどがないことを確認してください。
- (3) TCと基板に半田付けされたYQをネジ止めするとき、0番か1番の+（プラス）の精密ドライバまたはトルクトライバで4箇所のネジを仮止め後、順次ネジを締めてください。トルクは0.054 Nm（MAX.）で固定してください。1箇所のみを強く締めると接触不良の原因となることがあります。また、YQと接続する基板には、所定の位置に部品穴（4箇所： ϕ 2.3 mmまたは ϕ 3.3 mm）が必要です。ネジの頭の大きさ ϕ 3.8 mm・ ϕ 4.3 mmは配線禁止区域となっています。
- (4) YQ, SAの抜き差しにおいて、こじったり揺らしたりするとYQのピン曲がり、ピン抜けが発生する恐れがありますので、-（マイナス）ドライバで4方向から少しずつ抜去してください。また、YQ/SAを接続して使用する場合、TCとYQをYQGUIDE（YQに添付）により2.3 mmの-（マイナス）ドライバでネジ止めを行ってからSAと接続してください。トルクは0.054 Nm（MAX.）で固定してください。1箇所のみ強く締めると接触不良の原因となることがあります。
- (5) TC, YQ, SAは構造上、洗浄液がコネクタ内に残る恐れがあるため、洗浄は行わないでください。
- (6) TC/IC/YQの組み合わせでは使用できません。
- (7) TC/YQのシステムは、振動および衝撃環境には使用できません。
- (8) 本製品はシステムの開発、評価での使用を想定したものです。また、国内の使用の際は、電機部品取扱いおよび電磁波障害対策の適用は受けておりません。
- (9) ケースを50 以上の場所に長時間放置すると、まれに変形する場合がありますので、40 以下の直射日光の当たらない場所に保管してください。
- (10) TC, YQ, SAの取り扱いについての詳細は、東京エレテック株式会社のホームページのNQPACKシリーズ 技術資料を参照してください。
東京エレテック株式会社ホームページ： <http://www.tetc.co.jp/>
- (11) CAについて
CAはインサーキット・エミュレータIECUBEのオプション製品で、IECUBEとターゲット・システム間の信号波形を観測できます。
CA上のピンは、各デバイスのピン配列に対応していません。そのためご使用されるデバイスに合わせて「ピンヘッダ・カバー」を取り付ける必要があります。「ピンヘッダ・カバー」の取り付け方法については、次のURLの【関連情報】を参照してください。
<http://www.necel.com/micro/iecube/index.html>
- (12) TCをこじりながら挿抜を行うと、コネクタが破損する恐れがありますので、垂直に挿抜してください。

2.5.6 TC, MAを使用してICを実装するうえでの注意

- (1) ICの樹脂部（封止剤部）にバリがないことを確認してください。バリがある場合は、ナイフなどで除去してください。
- (2) ICリードのバリ折れ、曲がりがないことを確認してください。特にICリードの平面性を確認してください。平面性に異常がある場合は、その部分を矯正してください。
- (3) TCのコンタクト・ピンを上面から見て、異物が乗っている場合、ブラシなどで除去してください。
(1)～(3)を確認したあと、ICをTCへ装着します。さらにMAを装着します。
- (4) MAの4個の部品穴に付属品のM2×6 mmのネジを入れ、対角にネジを締めてください。そのとき、付属の専用ドライバを使用するか、またはトルク・ドライバを使用し、締め付けトルクは0.054 Nm (MAX.)で順次均等に締めてください。締め付けが強すぎると接触不良になるのでMAのネジを一度軽く締めてから、再度締め付けてください。
- (5) 使用環境によっては、装置を長時間放置すると起動しにくくなる場合があります。その場合は、ネジを軽く緩めてから、再度締め付けてください。
- (6) 上記(5)のあとも起動しにくい場合は、(1)～(3)を再度確認してください。
- (7) MAのネジを強く締め付けすぎると、MAのモールド部（プラスチック部）にクラックを生じたり、モールドが弓状にたわんだりして、接触不良となります。
- (8) TCの半田付け後、フラックスの浸漬、蒸気などによる洗浄は行わないでください。

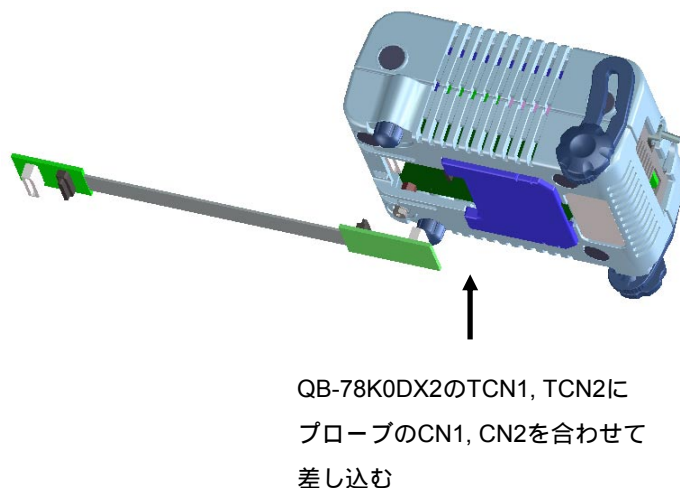
2.6 ターゲット・システムとQB-78K0DX2の接続

エミュレーション・プローブ (QB-80-EP-01T) を接続する場合、次の手順でQB-78K0DX2、ターゲット・システムとの接続を行ってください。

(a) エミュレーション・プローブの接続

エミュレーション・プローブをQB-78K0DX2に接続します。

図2 - 5 エミュレーション・プローブの接続方法



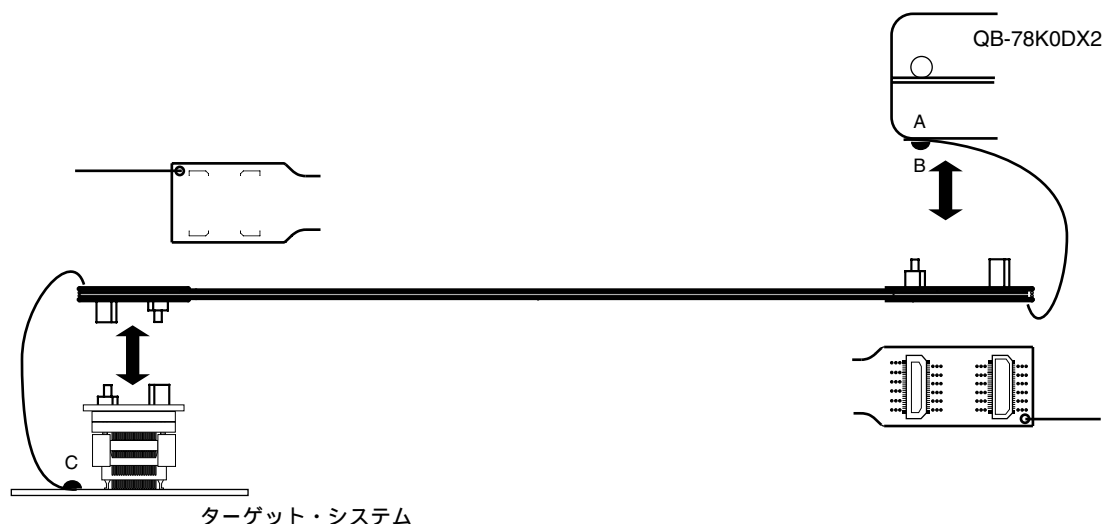
(b) エミュレーション・プローブのGND線の接続

エミュレーション・プローブには2本のGND線があります。QB-78K0DX2、ターゲット・システムへ接続します。

エミュレーション・プローブのQB-78K0DX2側のGND線を、QB-78K0DX2の下面のナットに#0または#1の(+)精密ドライバで固定します(図2 - 6のAとBの接続)。

次にエミュレーション・プローブの上面のコネクタをQB-78K0DX2下面開口部のコネクタに下方より差し込み方向を注意しながら差し込みます。

図2 - 6 GND線

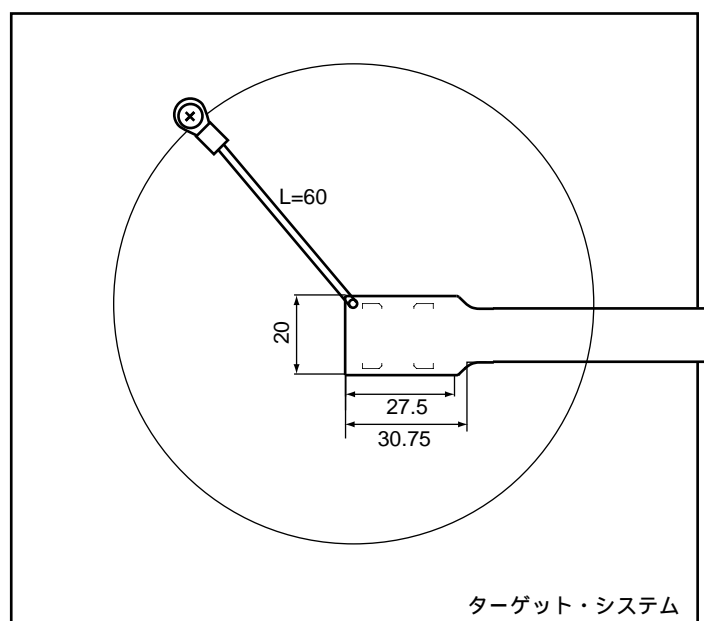


ターゲット・コネクタに、エクステンジ・アダプタ、エミュレーション・プローブを接続します。

エミュレーション・プローブのターゲット・システム側のGND線を、ターゲット・システムのGND部に接続します。たとえばターゲット・システムのGND部にピンまたはネジ等が固定されている場合、GND線先端の透明な端子カバーを取り除き、GND線のY字型端子をターゲット・システムへ固定します（図2 - 6のC）。ターゲット・システム上のGNDが露出したパッドの場合、同様にY字型端子をターゲット・システム上のパッドへ半田付け等で固定します（半田ごて設定推奨温度 300 ）。

GND線の首下（絶縁部）長さは約60 mmなので図2 - 7のようにエミュレーション・プローブのターゲット・システム接続部の半径約60 mmの範囲に接続可能なGNDが1箇所必要です。

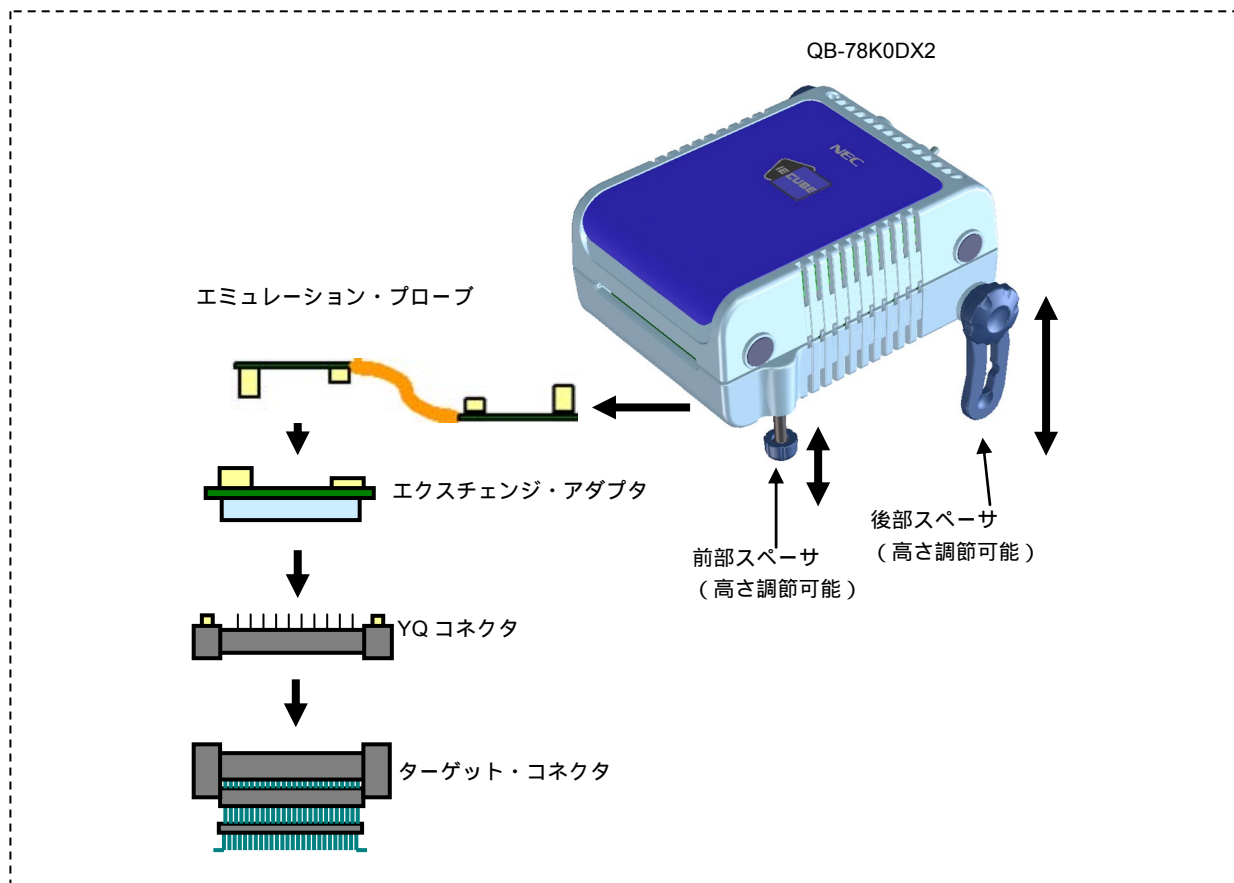
図2 - 7 GND線接続可能箇所



(c) 絶縁の確保

エミュレーション・プローブを使用してQB-78K0DX2とターゲット・システムを接続する場合、QB-78K0DX2の前部スペーサ / 後部スペーサで高さ調節を行い、ターゲット・システムとの絶縁を確保してください。

図2 - 8 エミュレーション・プローブを使用する場合の接続



(d) エミュレーション・プローブに関する注意事項

エミュレーション・プローブを使用する場合、下記のような注意事項があります。

エミュレーション・プローブのストレスがターゲット・コネクタに掛からないように注意してください。また、エミュレーション・プローブを外すときは、ターゲット・コネクタにストレスがかからないように交換アダプタを指で押さえながらゆっくり外してください。

エミュレーション・プローブのGND線を必ずQB-78K0DX2およびターゲット・システムに接続してください。接続できないときには、ケーブルのインピーダンスが不安定になり、信号伝送特性の低下や入力波形に対する出力波形の歪み等を引き起こすことが考えられます。

2.7 電源およびGND端子の接続の注意

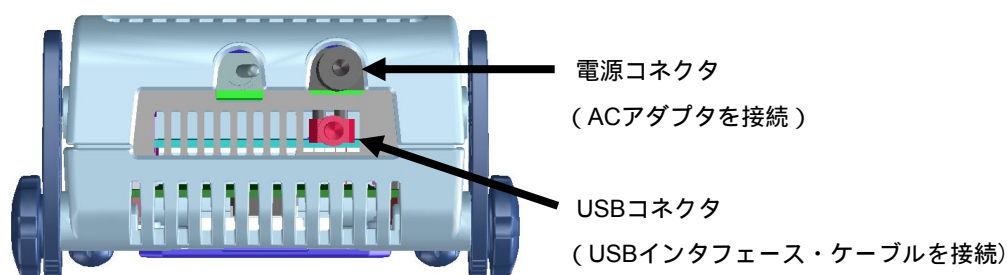
対象デバイスの電源およびGND端子は、すべてのピンを必ず各電源またはGNDと接続してください。

2.8 USBインタフェース・ケーブル, ACアダプタの接続

QB-78K0DX2添付のUSBインタフェース・ケーブルをホスト・マシンのUSBコネクタに差し込み, もう一方をQB-78K0DX2後面のUSBコネクタに差し込んでください。

次にACアダプタ(別売品)をコンセントに差し込み, QB-78K0DX2後面の電源コネクタに差し込んでください。QB-78K0DX2のコネクタ位置は図2 - 9を参照してください。

図2 - 9 コネクタ位置



2.9 電源投入と切断

電源投入と切断は必ず次の手順どおりにしてください。

・電源投入時

QB-78K0DX2 電源投入
ターゲット・システム電源投入^注
デバッグ起動

・電源切断時

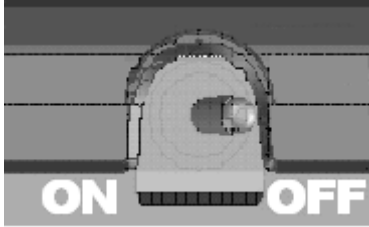
デバッグ終了
ターゲット・システム電源切断^注
QB-78K0DX2 電源切断

注 ターゲット・システム未接続時は の手順は不要です。

注意 順序を間違えるとターゲット・システムやQB-78K0DX2が故障する場合があります。

第3章 製品出荷時の設定一覧

表3 - 1 出荷時の設定一覧

項 目	設定内容	備 考
OSC1	未実装	発振器を実装することができます ^注 。
電源スイッチ		出荷時はOFFに設定されています。

注 発振子を用いた発振回路は使用できません。

第4章 注意事項

注意事項を次に示します。

ターゲット電源である V_{DD} を投入する前に、 AV_{REF} を先に投入すると本製品が破壊されることがあります。

ターゲット・システムを接続する場合は必ずIECUBE、ターゲット・システム、デバッガ起動の順で電源を投入してください。また、ターゲット・システムを切断する場合はデバッガ終了、ターゲット・システム、IECUBEの順で電源を切断してください。順序を間違えるとターゲット・システムやIECUBEが故障するおそれがあります。

ブレーク中はターゲット電源をオフ（POC電圧以下）にしないでください（RUN中のみ電源オフ可能です）。外部クロックを入力する場合は、クロック端子（X2, XT2）に対象デバイスと同電位の方波波を入力してください。

IMS, IXSレジスタで、設定していない領域を不正アクセスしたときのウォッチドッグ・タイマ・リセットは発生しません。フェイルセーフ・ブレークにてエミュレーションを行います。

デバイスとIECUBEでは、回路の等価性に差分があります。

- ・ IECUBEの V_{DD} 端子には、電源検出用の回路が実装されており、内部に2 k Ω のプルダウン抵抗が接続されています。
- ・ IECUBEのRESET端子には、2 M Ω のプルダウン抵抗が接続されています。
- ・ IECUBEのP122, P124端子には、100 k Ω のプルダウン抵抗が接続されています。
- ・ IECUBEのREGC端子は内部でオープンになっています。（REGC端子の機能はエミュレーションできません）

QB-78K0DX2とデバイスとではPOC検出電圧が以下のように異なります。

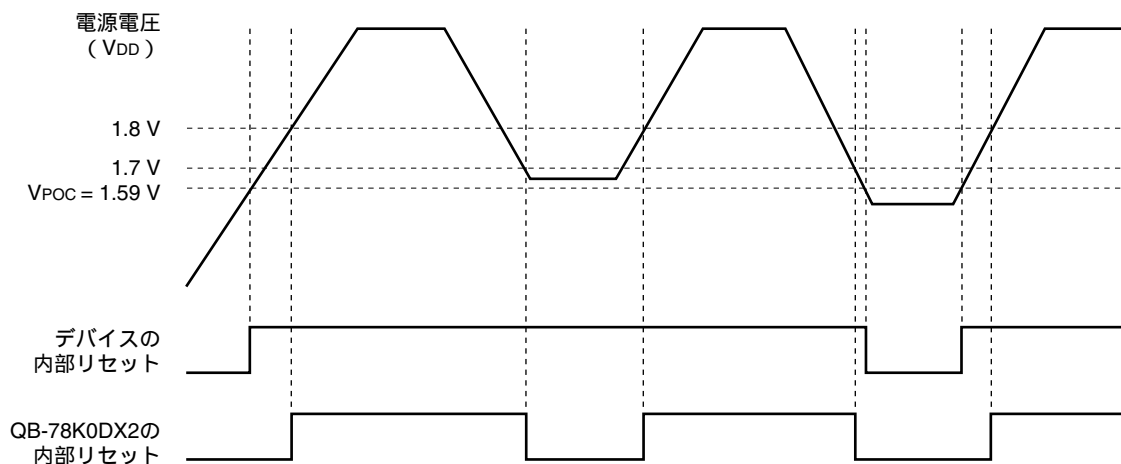
（1）1.59 V POCモード設定時（オプション・バイト：LVISTART = 0）

- ・ デバイス： 電源投入時に内部リセットを発生し、電源電圧（ V_{DD} ）が検出電圧（ $V_{POC} = 1.59 \text{ V} \pm 0.15 \text{ V}$ ）を越えたらリセットを解除します。

電源電圧（ V_{DD} ）と検出電圧（ $V_{POC} = 1.59 \text{ V} \pm 0.15 \text{ V}$ ）を比較し、 $V_{DD} < V_{POC}$ になったとき内部リセット信号を発生し、 $V_{DD} > V_{POC}$ のときリセットを解除します。

- ・ QB-78K0DX2：電源投入時に内部リセットを発生し、電源電圧（ V_{DD} ）が1.80 Vを越えたらリセットを解除します。

$V_{DD} < 1.70 \text{ V}$ になったとき内部リセット信号を発生し、 $V_{DD} > 1.80 \text{ V}$ のときリセットを解除します。



(2) 2.7 V/1.59 V POCモード設定時 (オプション・バイト: LVISTART = 1)

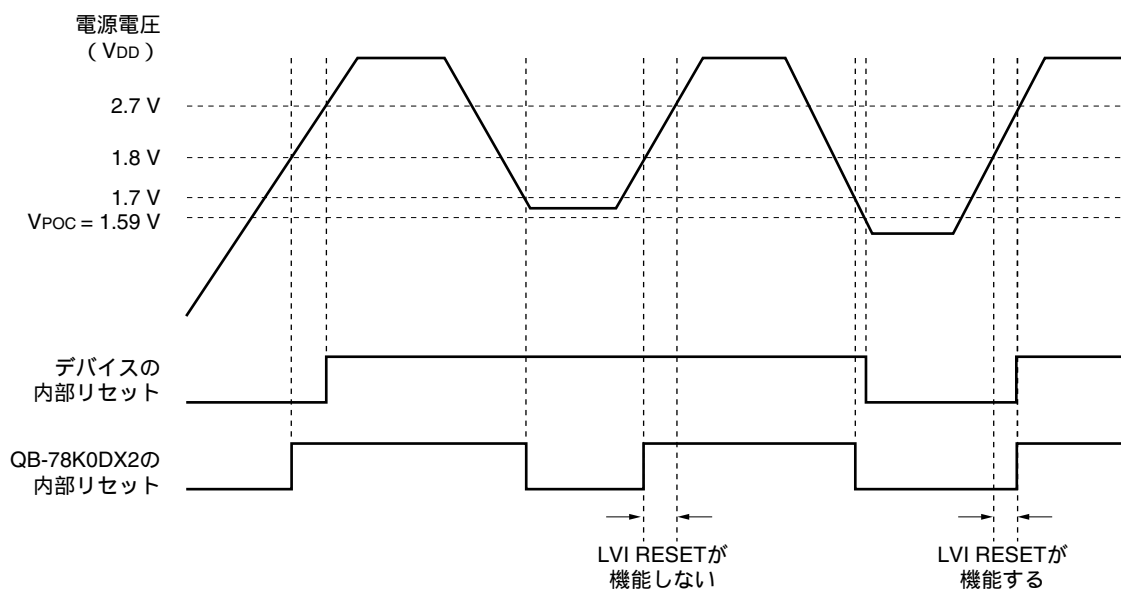
- ・デバイス: 電源投入時に内部リセットを発生し、電源電圧 (V_{DD}) が電源電圧投入時検出電圧 ($V_{POC} = 2.7\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$) を越えたらリセットを解除します。

電源電圧と (V_{DD}) と検出電圧 ($V_{POC} = 1.59\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$) を比較し、 $V_{DD} < V_{POC}$ になったとき内部リセット信号を発生し、 $V_{DD} = 2.7\text{ V}$ のときリセットを解除します。

- ・QB-78K0DX2: 電源投入時に内部リセットを発生し、電源電圧 (V_{DD}) が 1.80 V を越えたらリセットを解除します。

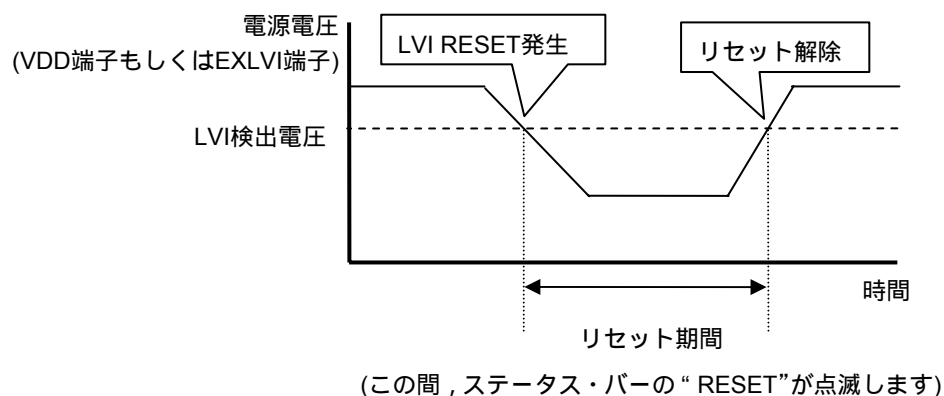
検出電圧 ($V_{POC} = 1.59\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$) $< V_{DD} < 1.70\text{ V}$ になったとき内部リセット信号を発生し、 $V_{DD} = 1.80\text{ V}$ のときリセットを解除します。このとき LVI RESET は機能しません。

電源電圧 (V_{DD}) が検出電圧 ($V_{POC} = 1.59\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$) を下回った場合は、次に電源電圧 (V_{DD}) が電源電圧投入時検出電圧 ($V_{POC} = 2.7\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$) を越えたらリセットを解除します。このとき LVI RESET は機能します。



LVI RESETが発生した場合、リセット期間中はデバッグのステータス・バーに“RESET”の表示が点滅しますが、これはデバッグ表示上のみの問題です。

点滅しているため、何度もリセットの発生/解除が起こっているように見えますが、実際には常にリセット状態です (下図参照)。



付録A 改版履歴

これまでの改版履歴を次に示します。なお、適用箇所は各版での章を示します。

版 数	前版からの主な改版内容	適用箇所
初版	新規作成	-

【発 行】

NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

電話（代表）：(044)435-5111

【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス) <http://www.necel.co.jp/>

【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか、NECエレクトロニクスの販売特約店へお申し付けください。

—— お問い合わせ先 ——

【営業関係，デバイスの技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン

（電話：午前 9:00～12:00，午後 1:00～5:00）

電 話 : (044)435-9494

E-mail : info@necel.com

【マイコン開発ツールの技術関係お問い合わせ先】

開発ツールサポートセンター

E-mail : toolsupport-micom@ml.necel.com